

厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第二期）更名公告

发行人于 2025 年 3 月 26 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2025】623 号）同意面向专业投资者公开发行面值不超过（含）70 亿元的公司债券的注册。

本次债券申报时命名为“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”。本次债券拟分期发行，属于科技创新公司债券，根据命名规则，本期债券名称更改为“厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”。

本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告》之盖章页）



厦门金圆投资集团有限公司

2025年7月7日

(本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行人科技创新公司债券（第二期）更名公告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告》之盖章页）



（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2025 年 7 月 7 日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2025年7月7日

（本页无正文，为《厦门金圆投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告》之盖章页）



2025年7月7日